

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

ユーザズ・マニュアル

QB-V850EMA3

インサーキット・エミュレータ

対象デバイス

V850E/MA3

〔メモ〕

目次要約

第1章 概 説 ...	11
第2章 セットアップの手順 ...	17
第3章 製品出荷時の設定一覧 ...	32
第4章 注意事項 ...	33
第5章 オプション機能 ...	40

IECUBEはNECエレクトロニクス株式会社の登録商標です。

PC/ATは米国IBM Corp.の商標です。

MULTI, Green Hills Software, TimeMachine , およびSuperTraceは米国Green Hills Software, Inc.の商標です。

- 本資料に記載されている内容は2006年6月現在のもので、今後、予告なく変更することがあります。量産設計の際には最新の個別データ・シート等をご参照ください。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。当社は、本資料の誤りに関し、一切その責を負いません。
- 当社は、本資料に記載された当社製品の使用に関し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、一切その責を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
- 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責を負いません。
- 当社は、当社製品の品質、信頼性の向上に努めておりますが、当社製品の不具合が完全に発生しないことを保証するものではありません。当社製品の不具合により生じた生命、身体および財産に対する損害の危険を最小限度にするために、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等安全設計を行ってください。
- 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定していただく「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。

標準水準：コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット

特別水準：輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器

特定水準：航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器、生命維持のための装置またはシステム等

当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。意図されていない用途で当社製品の使用をお客様が希望する場合には、事前に当社販売窓口までお問い合わせください。

(注)

- (1) 本事項において使用されている「当社」とは、NECエレクトロニクス株式会社およびNECエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいう。
- (2) 本事項において使用されている「当社製品」とは、(1)において定義された当社の開発、製造製品をいう。

本製品の取り扱いに関する一般的な注意事項

1. 製品保証外となる場合

- ・本製品をお客様自身により分解，改造，修理した場合
- ・落下，倒れなど強い衝撃を与えた場合
- ・過電圧での使用，保証温度範囲外での使用，保証温度範囲外での保存
- ・ACアダプタ，USBインタフェース・ケーブル，ターゲット・システムとの接続が不十分な状態で電源を投入した場合
- ・ACアダプタのケーブル，USBインタフェース・ケーブル，エミュレーション・プローブなどに過度の曲げ，引っ張りを与えた場合
- ・添付品以外のACアダプタを使用した場合
- ・本製品を濡らしてしまった場合
- ・本製品のGNDとターゲット・システムのGNDに電位差がある状態で本製品とターゲット・システムを接続した場合
- ・本製品の電源投入中にコネクタやケーブルの抜き差しを行った場合
- ・コネクタやソケットに過度の負荷を与えた場合
- ・電源スイッチ，冷却ファンなどの金属部分に帯電した状態で接触した場合

2. 安全上の注意

- ・長時間使用していると，高温（50～60 程度）になることがあります。低温やけどなど，高温になることによる障害にご注意ください。
- ・感電には十分注意をしてください。上記，1. **製品保証外となる場合**に書かれているような使用方法をすると感電する恐れがあります。

はじめに

- 対象者** このマニュアルは、QB-V850EMA3を使ってデバッグを行うエンジニアを対象とします。
このマニュアルを読むエンジニアは、デバイスの機能と使用方法を熟知し、デバッガの知識があることを前提とします。
- 目的** このマニュアルは、QB-V850EMA3の基本仕様と正しい使用方法を理解していただくことを目的としています。
- 構成** このマニュアルは、大きく分けて次の内容で構成しています。

概説
セットアップの手順
製品出荷時の設定一覧
注意事項
オプション機能

- 読み方** このマニュアルの読者には、電気、論理回路、マイクロコンピュータに関する一般知識が必要です。
このマニュアルでは、基本的なセットアップ手順とスイッチ類の設定内容を記載しています。

基本仕様と使用方法を一通り理解しようとするとき
目次に従ってお読みください。

QB-V850EMA3の操作方法やコマンドの機能など、ソフトウェアに関する設定について知りたいとき
使用するデバッガ（添付品）のユーザーズ・マニュアルを参照してください。

- 凡例**
- 注 : 本文中につけた注の説明
- 注意 : 気をつけて読んでいただきたい内容
- 備考 : 本文の補足説明
- 数の表記 : 2進数 ... xxxxまたはxxxxB
10進数 ... xxxx
16進数 ... xxxxH
- 2のべき数を示す接頭語（アドレス空間、メモリ容量）：
K（キロ） : $2^{10} = 1024$
M（メガ） : $2^{20} = 1024^2$

用語 このマニュアルで使用する用語について、その意味を下表に示します。

対象デバイス	エミュレーションの対象となっているデバイスです。
ターゲット・システム	デバッグの対象となるシステムです（お客様の作成したシステム）。ターゲット・プログラムとおお客様の作成したハードウェアを含みます。
IECUBE [®]	NECエレクトロニクス製高機能/小型インサーキット・エミュレータの愛称。

関連資料 このマニュアルを使用する場合は、次の資料もあわせてご覧ください。

関連資料は暫定版の場合がありますが、この資料では「暫定」の表示をしておりません。あらかじめご了承ください。

開発ツールに関する資料（ユーザズ・マニュアル）

資料名	資料番号		
	和文	英文	
QB-V850EMA3 インサーキット・エミュレータ	このマニュアル	U18218E	
CA850 Ver.3.00 Cコンパイラ・パッケージ	操作編	U17293J	U17293E
	C言語編	U17291J	U17291E
	アセンブリ言語編	U17292J	U17292E
	リンク・ディレクティブ編	U17294J	U17294E
ID850QB Ver.3.20 統合デバッガ	操作編	U17964J	U17964E
SM+ システム・シュミレータ	操作編	U18010J	U18010E
	ユーザ・オープン・インタフェース編	U18212J	U18212E
RX850 Ver.3.20 リアルタイムOS	基礎編	U13430J	U13430E
	インストール編	U17419J	U17419E
	テクニカル編	U13431J	U13431E
	タスク・デバッグ編	U17420J	U17420E
RX850 Pro Ver.3.20 リアルタイムOS	基礎編	U13773J	U13773E
	インストール編	U17421J	U17421E
	テクニカル編	U13772J	U13772E
	タスク・デバッグ編	U17422J	U17422E
AZ850 Ver.3.30 システム・パフォーマンス・アナライザ	U17423J	U17423E	
PM+ Ver.6.20 プロジェクト・マネージャ	U17990J	U17990E	

注意 上記関連資料は予告なしに内容を変更することがあります。設計などには必ず最新の資料をご使用ください。

目 次

第1章 概 説 ... 11

- 1.1 ハードウェア仕様 ... 12
- 1.2 システム仕様 ... 13
- 1.3 システム構成 ... 14
- 1.4 梱包内容 ... 16

第2章 セットアップの手順 ... 17

- 2.1 ハードウェア各部の名称と機能 ... 18
- 2.2 アクリル板の取り外し ... 20
- 2.3 クロックの設定 ... 20
 - 2.3.1 クロック設定の概要 ... 20
 - 2.3.2 クロックの設定方法 ... 21
 - 2.3.3 発振器を変更する手順 ... 22
- 2.4 ソフトウェアのセットアップ ... 23
 - 2.4.1 デバッガとしてID850QBを使用する場合 ... 23
 - 2.4.2 デバッガとしてID850QB以外 (MULTIなど) を使用する場合 ... 23
- 2.5 コネクタ類の実装, 接続 ... 23
 - 2.5.1 TCをターゲット・システムに実装する ... 23
 - 2.5.2 EAなどをTCに差し込む ... 24
 - 2.5.3 TC, EA, MA, CA, SA使用時の一般注意 ... 24
 - 2.5.4 MAを使用してICを実装するうえでの注意 ... 25
- 2.6 ターゲット・システムとQB-V850EMA3の接続 ... 26
 - 2.6.1 延長プローブ (QB-144-EP-02S) を使用しない場合 ... 26
 - 2.6.2 延長プローブ (QB-144-EP-02S) を使用する場合 ... 27
- 2.7 USBインタフェース・ケーブル, ACアダプタの接続 ... 31
- 2.8 電源投入と切断 ... 31

第3章 製品出荷時の設定一覧 ... 32

第4章 注意事項 ... 33

- 4.1 ROMコレクション機能の注意事項 ... 33
- 4.2 フラッシュ・セルフ・プログラミング機能の注意事項 ... 33
- 4.3 Non Map Breakの注意事項 ... 33
- 4.4 DBTRAP命令の注意事項 ... 33
- 4.5 PSCレジスタ・アクセス ... 33
- 4.6 DBPC, DBPSW, ECRレジスタの注意事項 ... 34
- 4.7 トレース表示順序の注意事項 ... 34
- 4.8 外部バス使用時の注意事項 ... 34
- 4.9 デバッガ起動時の注意事項 ... 34
- 4.10 ハードウェア・ブレイク設定時の2命令同時実行 ... 35

- 4.11 オンチップ・デバッグ機能の注意事項 ... 38
- 4.12 スタンバイ・モードの注意事項 ... 38
- 4.13 ブレーク中の動作 ... 38
- 4.14 消費電流の注意事項 ... 38
- 4.15 ウォッチドッグ・タイマ オーバーフロー割り込みのマスク設定に関する不具合 ... 38
- 4.16 内蔵RAMでプログラム実行時のイリーガル・ブレーク制限事項 ... 38
- 4.17 AC特性に関する注意事項 ... 39

第5章 オプション機能 ... 40

- 5.1 メモリ・エミュレーション機能 ... 41
 - 5.1.1 機能概要 ... 41
 - 5.1.2 ハードウェア仕様差分 ... 41
- 5.2 カバレッジ測定機能 ... 42
 - 5.2.1 機能概要 ... 42
 - 5.2.2 ハードウェア仕様差分 ... 42
- 5.3 TimeMachine機能 ... 43
- 5.4 オプション機能追加に伴う天板表示 ... 43
- 5.5 オプション機能追加方法 ... 44

第1章 概 説

QB-V850EMA3はV850E/MA3をエミュレーションするためのインサーキット・エミュレータです。V850E/MA3を用いたシステム開発においてハードウェア，ソフトウェアを効率的にデバッグできます。

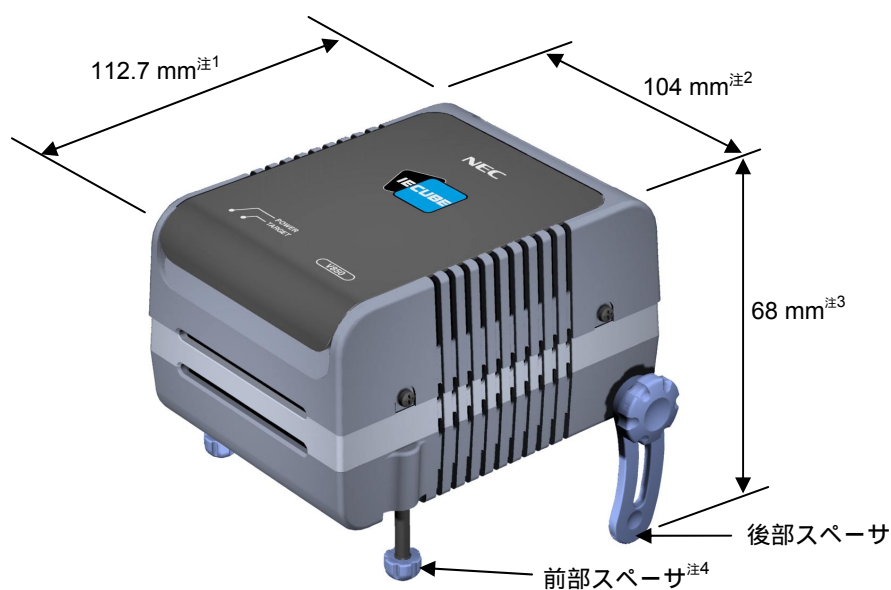
このマニュアルでは，基本的なセットアップ手順，ハードウェア仕様，システム仕様，スイッチ類の設定方法を記載しています。

1.1 ハードウェア仕様

表1 - 1 QB-V850EMA3のハードウェア仕様

項 目	数 値	
対象デバイス	V850E/MA3	
ターゲット・システム・インタフェース電圧	V _{DD} = 2.5 V, EV _{DD} = CV _{DD} = AV _{DD0} = AV _{DD1} = 3.3 V, V _{SS} = EV _{SS} = CV _{SS} = AV _{SS0} = AV _{SS1} = 0 V	
動作周波数	クロック・スルー・モード : 5 ~ 25 MHz PLLモード : 5 ~ 80 MHz (外部バス動作周波数 : 最大50 MHz)	
動作温度範囲	0 ~ 40 (結露しないこと)	
保存温度範囲	- 15 ~ 60 (結露しないこと)	
外形寸法	図1 - 1参照	
消費電力	ACアダプタ	15 V, 1 A
	ターゲット・システム電源	対象デバイス以下
重量	約400 g	
ホスト・インタフェース	USBインタフェース (1.1, 2.0)	

図1 - 1 外形寸法



- 注1. 電源スイッチの突起は含まない
 2. 後部スペーサを止めるねじの出っ張りを含む
 3. 後部スペーサを一番短くした場合の寸法 (最長時 98 mm)
 4. 前部スペーサは 20 mm (最長時) ~ 5 mm (最短時) で可変

1.2 システム仕様

QB-V850EMA3のシステム仕様を示します。

表1-2 QB-V850EMA3のシステム仕様

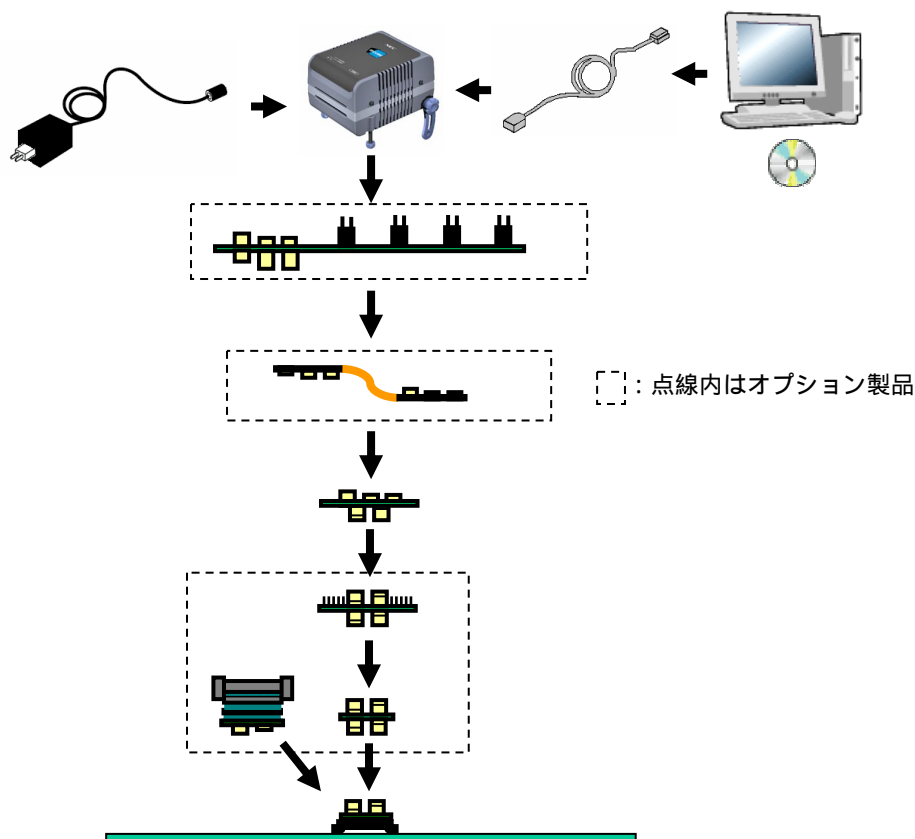
項 目		仕 様
エミュレーション・メモリ容量	内部ROM	最大1 Mバイト
	内部RAM	最大60 Kバイト
	外部メモリ	最大16 MB (オプション) (1 MB単位にマッピング可能)
プログラム実行機能	リアルタイム実行機能	継続して実行, カーソル位置から実行, 自動継続実行, カーソル位置まで実行, リスタート, リターン・アウト
	ノンリアルタイム実行機能	ステップ・イン, ネクスト・オーバー, スローモーション
ブレーク機能	ハードウェア・ブレーク	実行系 : 10ポイント アクセス系: 6ポイント
	ソフトウェア・ブレーク	2000ポイント
	フェイル・セーフ・ブレーク	ノンマップ, I/Oイリーガル, ライト・プロテクト
	その他	トレース・フル・ブレーク, 強制ブレーク, タイマ・オーバフロー・ブレーク
トレース機能	トレース・データ種類	分岐元PC, 分岐先PC, 全PC, 全実行データ, アクセス・データ, アクセス・アドレス, R/Wステータス, タイム・スタンプ, DMAポイント (開始/終了)
	トレース・モード	スピード優先, トレース優先
	トレース・イベント	ディレイ・トリガ, セクション, クオリファイ
	メモリ容量	256 Kフレーム
リアルタイムRAMモニタ機能		256バイト × 8ポイント
時間測定機能	測定クロック	測定専用クロック
	測定対象	プログラム実行開始~終了 スタート・イベント~エンド・イベント
	最大測定時間	約195時間 (測定専用クロック使用時)
	最小分解能	20 ns
	測定用タイマ本数	8本
	測定結果	実行時間 (実行開始~終了) 最大, 最小, 平均, 通過回数 (イベント~イベント間)
	その他	タイマ・オーバフロー・ブレーク機能 (1ポイント)
カバレッジ機能		実行/通過検出 (オプション)
	測定範囲	内蔵ROM空間 + 任意の1 Mバイト空間
その他の機能		マッピング機能, イベント機能, レジスタ操作機能, メモリ操作機能

注意 使用するデバッガによっては、一部の機能がサポートされない場合があります。

1.3 システム構成

QB-V850EMA3とホスト・マシン（PC-9821シリーズ，PC/ATTM互換機）を接続して使用する場合のシステム構成を次に示します。オプション製品がない場合でも接続は可能です。

図1-2 システム構成



ホスト・マシン	: PC-9821シリーズ，IBM-PC/AT互換機が使用可能
ID850QB Disk, Accessory Disk ^{注1}	: デバッガ，USBドライバ，マニュアルなど
USBインタフェース・ケーブル	: ホスト・マシンとQB-V850EMA3を接続するケーブル
ACアダプタ	: ACプラグ差し替えで100～240Vに対応可能
QB-V850EMA3	: 本製品
チェックピン・アダプタ（オプション）	: オシロスコープなどで波形観測を行う際に使用するアダプタ
延長プローブ（オプション）	
エクステンジ・アダプタ	: ピン変換を行うアダプタ
チェックピン・アダプタ（オプション）	: オシロスコープなどで波形観測を行う際に使用するアダプタ ^{注2}
スペース・アダプタ（オプション）	: 高さ調節用アダプタ ^{注2}
マウント・アダプタ（オプション）	: 対象デバイスをソケット実装するためのアダプタ
ターゲット・コネクタ	: ターゲット・システム上へ半田付けするコネクタ
ターゲット・システム	

注1. デバイス・ファイルはNECエレクトロニクスのホームページから入手してください。

<http://www.necel.com/micro/ods/jpn/index.html>

2. と の両方を使用する場合， と の接続順序が逆でも接続できます。

表1-3 プローブ/コネクタ一覧

No.	名称	オーダ名称
		V850E/MA3 (144ピンGJ)
	チェックピン・アダプタ	QB-144-CA-01 (別売品)
	延長プローブ	QB-144-EP-02S (別売品)
	エクステンジ・アダプタ	QB-144GJ-EA-02S (別売品) ^注
	チェックピン・アダプタ	QB-144-CA-01S (別売品)
	スペース・アダプタ	QB-144-SA-01S (別売品)
	マウント・アダプタ	QB-144GJ-MA-01S (別売品)
	ターゲット・コネクタ	QB-144GJ-TC-01S (別売品) ^注

注 オーダ品名によっては、添付品となります。

- ・QB-V850EMA3-ZZZでオーダした場合
エクステンジ・アダプタ、ターゲット・コネクタは添付されていません。
- ・QB-V850EMA3-S144GJでオーダした場合
QB-144GJ-EA-02S, QB-144GJ-TC-01Sが添付されています。

備考 ターゲット・システム設計上の注意および製品外形図は、次のURLの【関連情報】をご覧ください。

<http://www.necel.com/micro/iecube/index.html>

1.4 梱包内容

QB-V850EMA3の梱包箱の中身は次のとおりです。内容をご確認ください。

QB-V850EMA3-ZZZの添付品

- : QB-V850EMA3
- : ACアダプタ
- : USBインタフェース・ケーブル
- : ID850QB Disk (CD-ROM)
- : Accessory Disk (CD-ROM)
- : IECUBEセットアップ・マニュアル (和文 / 英文)
- : ユーザ登録書 (保証書兼ソフトウェア契約書)
- : 簡易フラッシュ・プログラマ (PG-FPLまたはQB-MINI2)
- : プローブ・ホルダー

QB- V850EMA3-S144GJの添付品

~

- : エクステンジ・アダプタ QB-144GJ-EA-02S
- : ターゲット・コネクタ QB-144GJ-TC-01S

第2章 セットアップの手順

この章では、QB-V850EMA3のセットアップの手順について説明します。

この章に掲載した順序でインストール/設定を行っていくことでセットアップを完了できます。

セットアップは次の手順に沿って行ってください。

ジャンパ、クロックの位置については2.1 **ハードウェア各部の名称と機能**を参照してください。

クロックの設定

出荷時に実装されていますクロックの周波数で使用する場合、設定変更は不要です。

変更が必要な場合、2.2 **アクリル板の取り外し**、2.3 **クロックの設定**を参照してください。

ソフトウェアのセットアップ

2.4 **ソフトウェアのセットアップ**を参照してください。

コネクタ類の実装, 接続

2.5 **コネクタ類の実装, 接続**を参照してください。

ターゲット・システムとQB-V850EMA3の接続

2.6 **ターゲット・システムとQB-V850EMA3の接続**を参照してください。

延長プローブ (QB-144-EP-02S) を使用しない場合 : 2.6.1 を参照してください。

延長プローブ (QB-144-EP-02S) を使用する場合 : 2.6.2 を参照してください。

USBインタフェース・ケーブル, ACアダプタの接続

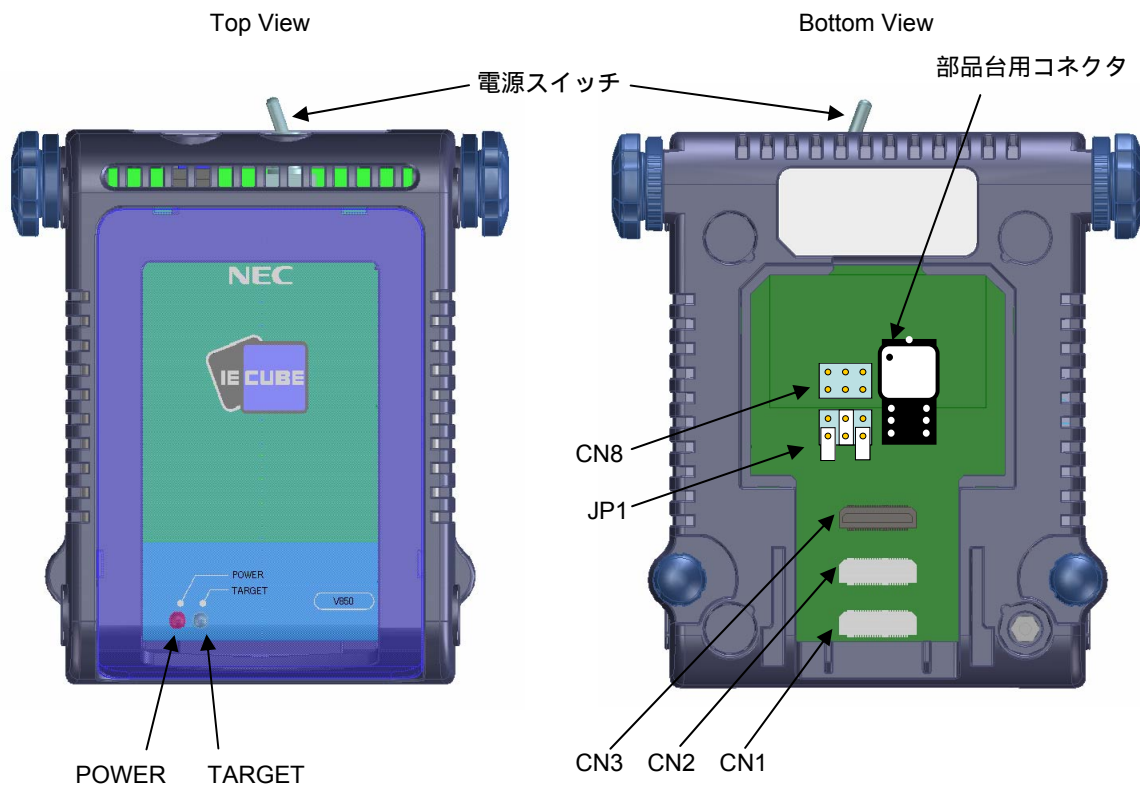
2.7 **USBインタフェース・ケーブル, ACアダプタの接続**を参照してください。

電源投入と切断

2.8 **電源投入と切断**を参照してください。

2.1 ハードウェア各部の名称と機能

図2 - 1 QB-V850EMA3の各部の名称



(1) CN1, CN2, CN3

エクステンジ・アダプタ, または延長プローブを接続するためのコネクタです。

(2) 部品台用コネクタ (クロック用)

発振子または発振器を実装するためのコネクタです。

(詳細は2.3 クロックの設定を参照してください)

(3) JP1

クロック設定用のジャンパです。出荷時は1-2オープン, 3-4ショート, 5-6オープンになっています。

(詳細は2.3 クロックの設定を参照してください)

(4) CN8

出荷検査用のジャンパです。

出荷時はすべてオープンになっています。本設定以外は禁止です。

(5) POWER (赤色のLED)

QB-V850EMA3の電源が投入されているかどうかを表示するLEDです。

LEDの状態	QB-V850EMA3の状態
点灯	電源スイッチON
消灯	電源スイッチOFF, またはACアダプタがQB-V850EMA3に接続されていない
点滅	内部エラーが発生 (弊社販売員, または特約店までご連絡ください)

(6) TARGET (緑色のLED)

ターゲット・システムの電源が投入されているかどうかを表示するLEDです。

LEDの状態	ターゲット・システムの状態
点灯	ターゲット・システムの電源ON
消灯	ターゲット・システムの電源OFF, またはターゲット・システムが接続されていない。

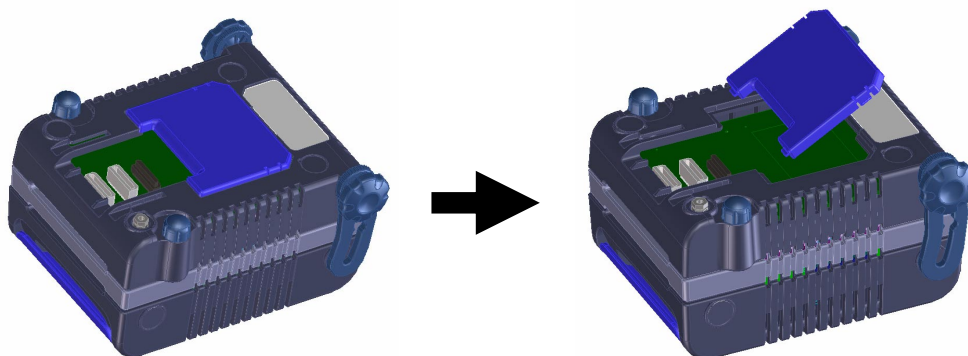
(7) 電源スイッチ

QB-V850EMA3の電源スイッチです。出荷時はOFFになっています。

2.2 アクリル板の取り外し

ジャンパやクロックの設定を変更する場合は、QB-V850EMA3下面のアクリル板を外してください。アクリル板は、上に持ち上げると外せます。

図2-2 アクリル板の取り外し方法



2.3 クロックの設定

2.3.1 クロック設定の概要

クロック (fx) として使用できる方法は次のとおりです。設定方法の詳細は2.3.2 クロックの設定方法を参照してください。

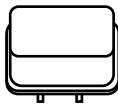
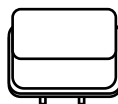
- (1) QB-V850EMA3上に実装されている8 MHzの発振器をクロック (fx) として使用する。
- (2) QB-V850EMA3上に実装されている8 MHz以外の発振器をクロック (fx) として使用する。
- (3) ターゲット・システムより矩形波のクロックを入力する

注意 ターゲット・システム上のX1, X2端子を使用した発振回路によるエミュレーションはできません。ターゲット・システム上からメイン・クロックを入力する際には、必ず矩形波を入力してください。

2.3.2 クロックの設定方法

クロック (fx) の設定方法は下記に示すとおりです。

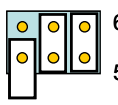
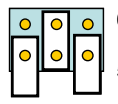
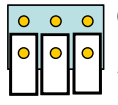
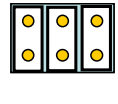
表2 - 1 クロック (fx) の設定方法一覧

使用するクロックの種類	部品台
(1) QB-V850EMA3上に実装されている8 MHzの発振器をクロック (fx) として使用する。	 出荷時設定
(2) QB-V850EMA3上に実装されている8 MHz以外の発振器をクロック (fx) として使用する。 (使用できる発振器の周波数は対象デバイスと同じ)	 添付部品台に実装
(3) ターゲット・システムより矩形波のクロックを入力する	未実装

注意 上記以外の設定は禁止です。

上記設定に応じて、CKSEL端子とPSEL端子についての設定方法が異なりますので、下記を参照してJP1を設定してください。

表2 - 2 CKSEL端子、PSEL端子の設定方法一覧

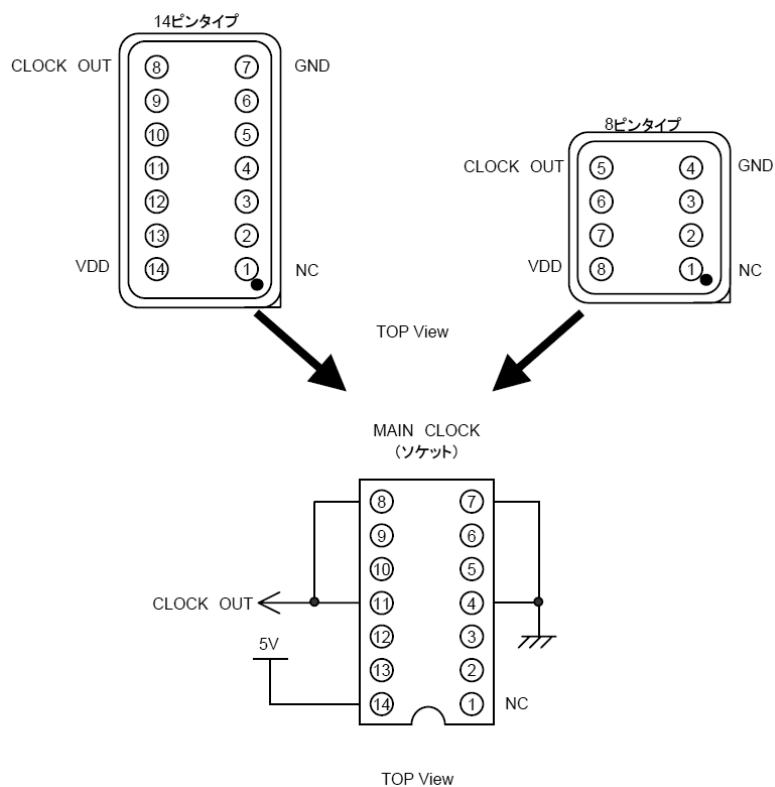
使用するクロックの種類	CKSEL端子	PSEL端子	JP1の設定
QB-V850EMA3上に実装されているクロックを使用する 表2 - 1で(1)、(2)を選択した場合に該当	L	L	 出荷時設定
	L	H	 出荷時設定
	H	x	 5-6は任意
ターゲット・システムより矩形波のクロックを入力する 表2 - 1で(3)を選択した場合に該当	CKSEL端子、PSEL端子の処理はターゲット・システム上の処理が有効になります		 3-4, 5-6の設定は任意

注意 上記以外の設定は禁止です。

2.3.3 発振器を変更する手順

- ・部品台から発振器等を取り外してください。
- ・部品台の1ピンと発振器の1ピンが合うように実装します。

図2 - 3 発振器の実装方法



注意 発振器は次の仕様のものを使用してください。

供給電圧：5V

出力レベル：CMOSレベル

2.4 ソフトウェアのセットアップ

2.4.1 デバッガとしてID850QBを使用する場合

詳細はデバッガ (ID850QB) の添付資料「ID850QB 使用上の留意点」を参照してください。

2.4.2 デバッガとしてID850QB以外 (MULTIなど) を使用する場合

ご使用になるデバッガのユーザーズ・マニュアルと「IECUBE セットアップ・マニュアル (添付品)」を参照してください。

2.5 コネクタ類の実装, 接続

ここではQB-V850EMA3とターゲット・システムとの接続方法を説明します。

QB-V850EMA3, ターゲット・システムともに電源を切った状態で接続してください。

また, ここでは次の略語を使用しています。

- ・TC: ターゲット・コネクタ
- ・EA: エクスチェンジ・アダプタ
- ・MA: マウント・アダプタ
- ・CA: チェックピン・アダプタ
- ・SA: スペース・アダプタ

2.5.1 TCをターゲット・システムに実装する

- (1) ターゲット・システムのIC搭載用フット・パターンにクリーム半田を塗布してください。
- (2) TCの底面の中央に円形の突起 (図2-4参照) があります。その突起の底面に2液硬化タイプのエポキシ接着剤 (15~30分硬化タイプが適当) を薄く塗りコネクタをターゲット・システムの所定の位置に仮止めしてください。そのときコネクタの1番ピン位置 (コネクタの角がCカットされている位置) をターゲット・システムの1番ピン位置に合わせてください。

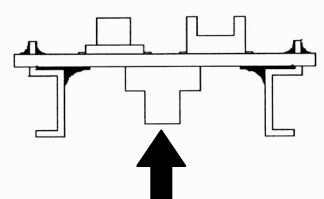
(3) TCの実装条件

- (a) リフローでTCを実装するとき
245 × 20秒以内 (本加熱)
- (b) 手半田でTCを実装するとき
320 × 5秒以内 (1ピン当たり)

(4) フラックス飛散に対する注意

コネクタ実装時に半田フラックスが飛散し導通不良の原因になることがあります。必ずアルミ箔でコネクタ上部を覆うなどの防止処置を行ってください。コネクタはフラックス洗浄液が内部に残りやすい構造をしていますので、**フラックス洗浄は行わないでください。**

図2-4 TC突起図

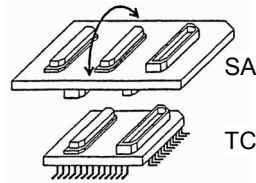


2.5.2 EAなどをTCに差し込む

- (1) ターゲット・コネクタ (TC) の1番ピン位置をEA, MA, CAまたはSAの1番ピン位置 (ともにCカットが一致) に合わせて差し込む。
 - (a) 抜き差しを行う際、TCに力がかからないよう、TCを指で押さえてください。
 - (b) 抜き差しを行う際、揺らす方向に注意してください (図2 - 5参照)。

引き抜く際の工具として竹串などをTC, EA間に挿入し、図2 - 5に示した方向に揺らしてゆっくりと引き抜いてください。揺らす方向を間違えるとコネクタが破損しますので、ご注意ください。

図2 - 5 抜き差し方法



2.5.3 TC, EA, MA, CA, SA使用時の一般注意

- (1) コネクタの導通不良を起こす原因
 - (a) TC実装時、内部にフラックスが入り込んだ場合

コネクタはフラックスが上がりやすいので、内部に入り込んだ場合はアルコールなどの溶剤を使って十分に洗浄してください。洗浄は少なくとも5~6回は行ってください。

それでも導通が不安定な場合は、さらに洗浄を繰り返してください。
 - (b) コネクタ内部にごみが入り込んだ場合

コネクタ内部に糸くずなどのごみが付くと導通不良になるので、ブラシでごみを除去してください。
 - (c) CA, SA使用時の注意事項

CA, SA使用時、微量ですがそれぞれのアダプタを挿入したことによる信号伝搬のディレイ、容量が発生します。ターゲット・システムと接続し、十分な評価のうえ、使用してください。
- (2) コネクタを抜き差しする際の注意
 - (a) 必ず下側 (相手側) のコネクタまたは基板を指で押さえてください。
 - (b) コネクタ同士の位置合わせを確認してから抜き差ししてください。

真上からずれた位置から差し込むと、コネクタを破損する事があります。
 - (c) 基板を傷付けないよう、竹や木の細い棒などをコネクタ間に差し込み、一度にではなく少しずつ場所を移しながらこじ開けてください。

ドライバなどの金属性用具しかない場合は、先端に布など柔らかい物を巻きつけて使用してください。

2.5.4 MAを使用してICを実装するうえでの注意

- (1) ICの樹脂部（封止剤部）にバリがないことを確認してください。バリがある場合は、ナイフなどで除去してください。
- (2) ICリードのバリ折れ、曲がりがないことを確認してください。特にICリードの平面性を確認してください。平面性に異常がある場合は、その部分を矯正してください。
- (3) MA下部（IC接続部）のコンタクト・ピンを上面から見て、異物が乗っている場合は、ブラシなどで除去してください。（1）～（3）を確認したあと、ICをMA下部へ装着します。さらにMA上部（フタ）を装着します。
- (4) MA上部（フタ）の4個の部品穴に付属品のM2×6 mmのネジを入れ、対角にネジを締めてください。そのとき、付属の専用ドライバを使用するか、またはトルク・ドライバを使用し、締め付けトルクは0.054 Nm（MAX.）で順次均等に締めてください。締め付けが強すぎると接触不良になるのでMA上部のネジを一度軽く締めてから、再度締め付けてください。
- (5) 使用環境によっては、装置を長時間放置すると、起動しにくくなる場合があります。その場合は、ネジを軽く緩めてから、再度締め付けてください。
- (6) 上記（5）のあとも起動しにくい場合は、（1）～（3）を再度確認してください。
- (7) MA上部のネジを強く締め付けすぎると、MAのモールド部（プラスチック部）にクラックを生じたり、モールドが弓状にたわんだりして、接触不良となります。
- (8) MAの半田付け後、フラックスの浸漬、蒸気などによる洗浄は行わないでください。

2.6 ターゲット・システムとQB-V850EMA3の接続

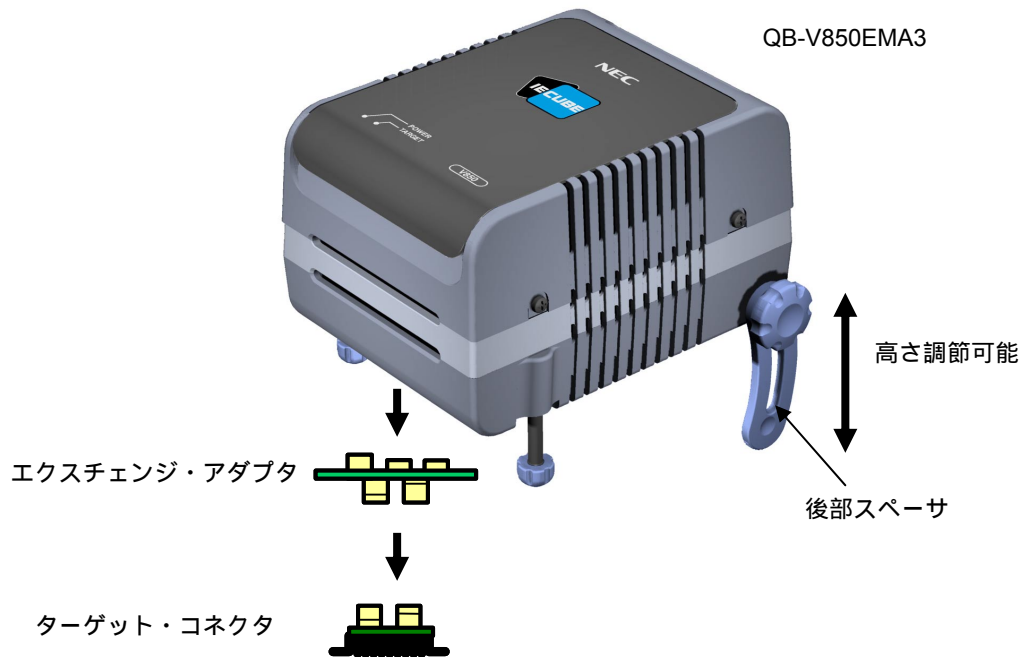
2.6.1 延長プローブ (QB-144-EP-02S) を使用しない場合

QB-V850EMA3は延長プローブを使用しない状態でもターゲット・システムと接続できます。

接続する際はQB-V850EMA3の後部スペーサで高さを調節し、エクステンジ・アダプタやターゲット・コネクタなどのコネクタにストレスがかからないようにしてください。

また、ターゲット・システムとの絶縁に注意してください。

図2 - 6 延長プローブを使用しない場合の接続



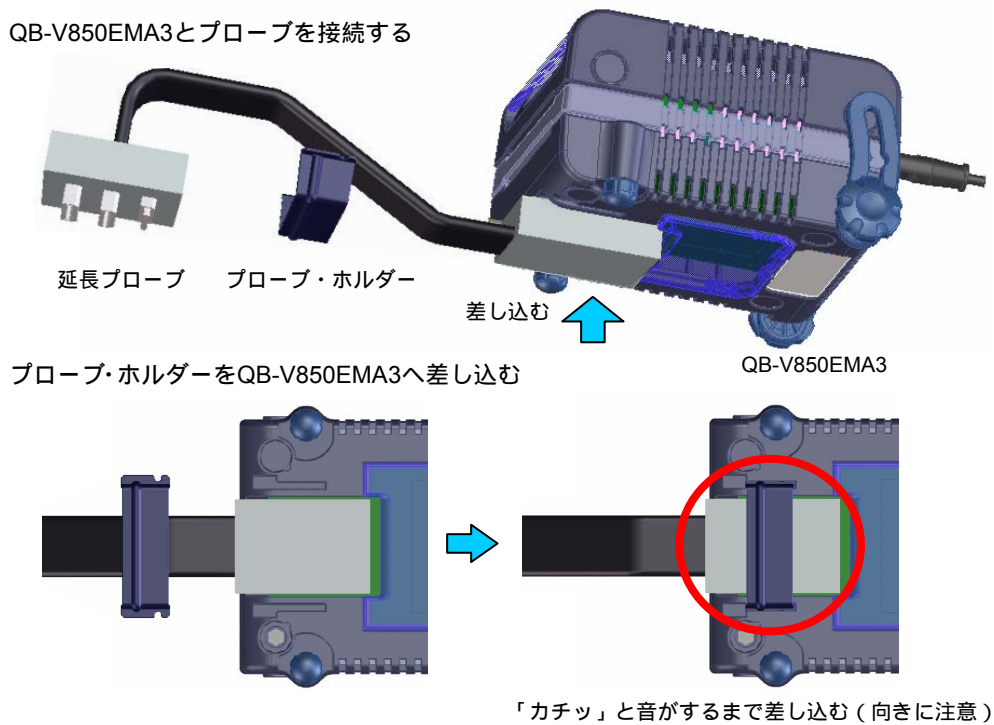
2.6.2 延長プローブ (QB-144-EP-02S) を使用する場合

延長プローブ (QB-144-EP-02S) を使用する場合、次の手順でQB-V850EMA3とターゲット・システムとの接続を行ってください。

(a) プローブ・ホルダーの接続

延長プローブをQB-V850EMA3に接続する際は、プローブ・ホルダー (QB-V850EMA3添付品) を使用します。取り付け方法を次に示します。

図2-7 プローブ・ホルダーの使用方法



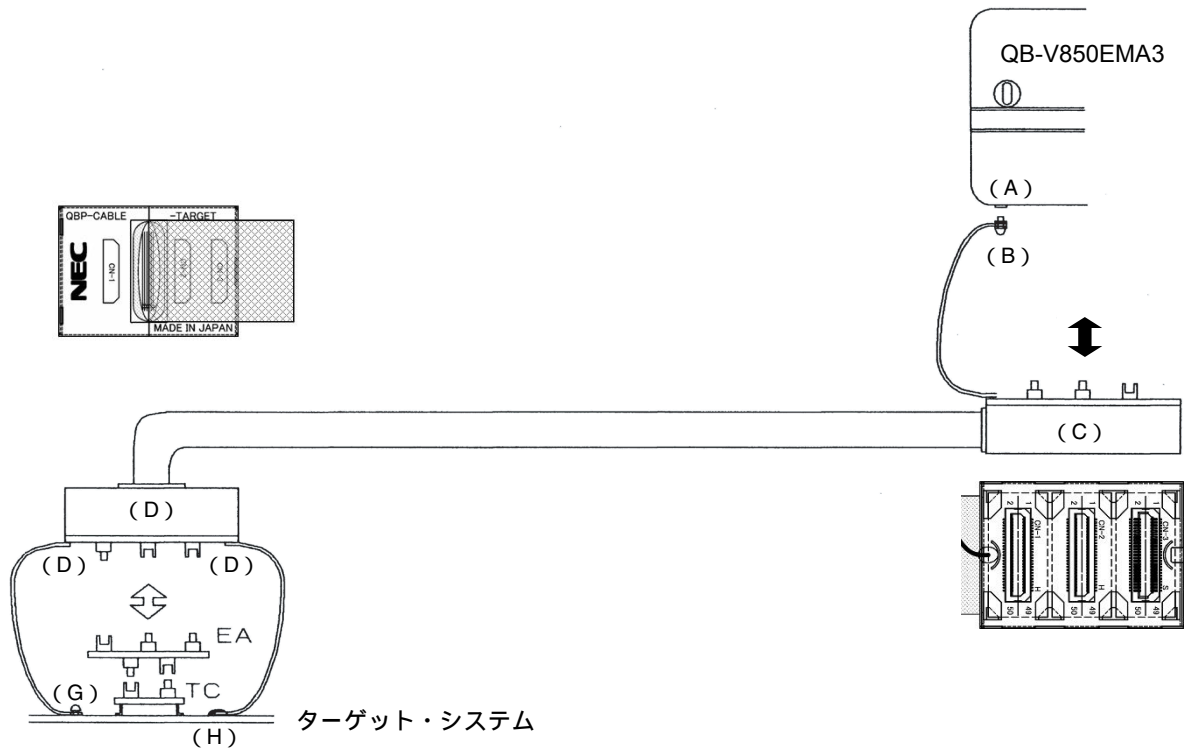
(b) 延長プローブGND線の接続

延長プローブには3本のGND線があります。QB-V850EMA3、ターゲット・システムへ接続します。

延長プローブのQB-V850EMA3側のGND線をQB-V850EMA3の下面のナットに#0または#1の+ (プラス) 型精密ドライバで固定します (図2-8の (A) と (B) の接続)。

次に延長プローブの上面のコネクタをQB-V850EMA3下面開口部のコネクタに下方から差し込み方向に注意しながら差し込みます (図2-8の (C) をQB-V850EMA3へ接続)。

図2-8 GND線



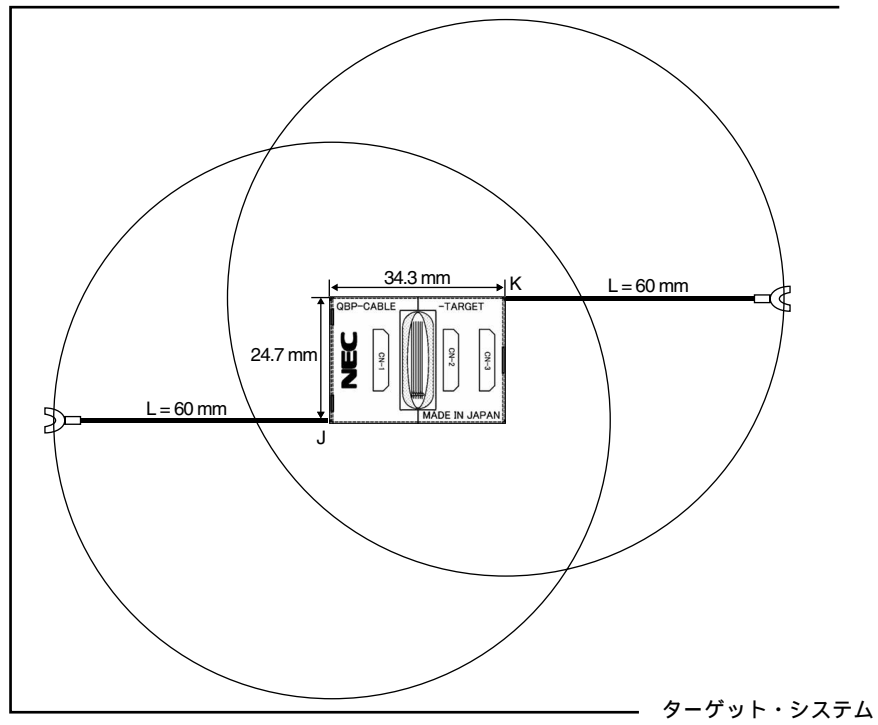
ターゲット・コネクタに、エクステンジ・アダプタ、延長プローブを接続します。

延長プローブのターゲット・システム側の2本のGND線を、ターゲット・システムのGND部に接続します。たとえばターゲット・システムのGND部にピンまたはネジなどが固定されている場合、GND線先端の透明な端子カバーを取り除き、GND線のY字型端子をターゲット・システムへ固定します(図2-8の(G))。ターゲット・システム上のGNDが露出したパッドの場合、同様にY字端子をターゲット・システム上のパッドへ半田付けなどで固定します(図2-8の(H))。(半田ごて設定推奨温度：300)

ターゲット・システム上にGND接続箇所が1箇所しかない場合は片方のみ接続し、残りのGND線をニッパなどで切り取るか、端子カバーを外さずにそのままにしてください。

GND線の首下（絶縁部）長さは約60 mmなので，図2 - 9のように延長プローブのターゲット・システム接続部の2箇所からそれぞれ半径約60 mmの範囲に接続可能なGNDが少なくとも1箇所必要です。延長プローブのGND線は図2 - 9のJおよびKの位置に半田付けされています。

図2 - 9 GND線接続可能箇所



(c) 絶縁の確保

延長プローブを使用してQB-V850EMA3とターゲット・システムを接続する場合、QB-V850EMA3の前部スペーサ/後部スペーサで高さを調節し、ターゲット・システムとの絶縁を確保してください。

図2 - 10 延長プローブを使用する場合の接続



(d) 延長プローブ使用時の注意事項

延長プローブのストレスがターゲット・コネクタに掛からないように注意してください。また、延長プローブを外すときは、ターゲット・コネクタにストレスがかからないようにエクスチェンジ・アダプタを指で押さえながらゆっくり外してください。

延長プローブのGND線は必ずQB-V850EMA3およびターゲット・システムに接続してください。接続できないと、ケーブルのインピーダンスが不安定になり、信号伝送特性の低下や入力波形に対する出力波形の歪みなどを引き起こす恐れがあります。

延長プローブ使用時で、外部バス・インタフェースを使用する場合、データ・ウエイトを1増やしてください (DWCレジスタの設定値を1増やしてください)。

2.7 USBインタフェース・ケーブル, ACアダプタの接続

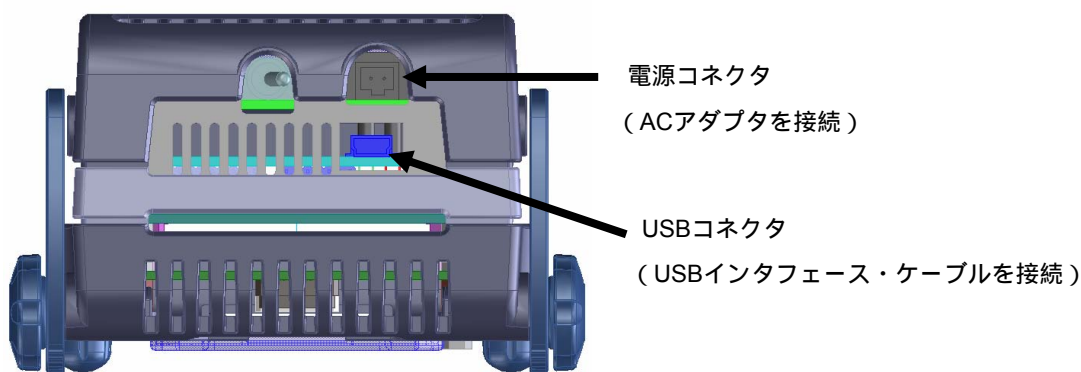
QB-V850EMA3添付のUSBインタフェース・ケーブルをホスト・マシンのUSBコネクタに差し込み, もう一方をQB-V850EMA3後面のUSBコネクタに差し込んでください。

次にQB-V850EMA3添付のACアダプタをコンセントに差し込み, QB-V850EMA3後面の電源コネクタに差し込んでください。

QB-V850EMA3のコネクタ位置は図2 - 11を参照してください。

また, ACアダプタはACプラグを交換することで, 100 ~ 240 Vに対応できます。出荷時は100 V用のACプラグが装着されています。220 V, 240 Vで使用する際は, 220 V, 240 V用のACプラグ (ともにQB-V850EMA3添付品) に交換してください。

図2 - 11 コネクタ位置



2.8 電源投入と切断

電源投入と切断は必ず次の手順どおりにしてください。

・電源投入時

QB-V850EMA3 電源投入

ターゲット・システム電源投入^注

デバッグ起動

・電源切断時

デバッグ終了

ターゲット・システム電源切断^注

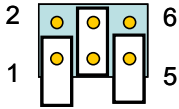
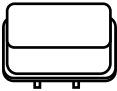
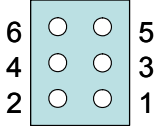
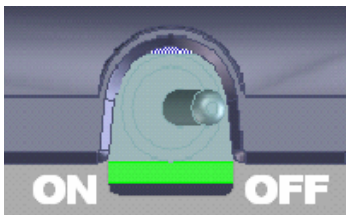
QB-V850EMA3 電源切断

注 ターゲット・システム未接続時は の手順は不要です。

注意 順序を間違えるとターゲット・システムやQB-V850EMA3が故障する場合があります。

第3章 製品出荷時の設定一覧

表3 - 1 出荷時の設定一覧

項目	設定内容	備考
JP1		1-2オープン，3-4ショート，5-6オープンに設定されています。 詳細は2.3 クロックの設定を参照してください。
部品台		8 MHzの発振器が実装されています。 詳細は2.3 クロックの設定を参照してください。
CN8		すべてオープンに設定されています。 設定の変更は行わないでください。
電源スイッチ		出荷時はOFFに設定されています。

第4章 注意事項

QB-V850EMA3使用時の注意事項を記載します。

4.1 ROMコレクション機能の注意事項

ROMコレクション機能のエミュレーションができません。本機能を使用する場合、対象デバイスを使用して評価を行ってください。

4.2 フラッシュ・セルフ・プログラミング機能の注意事項

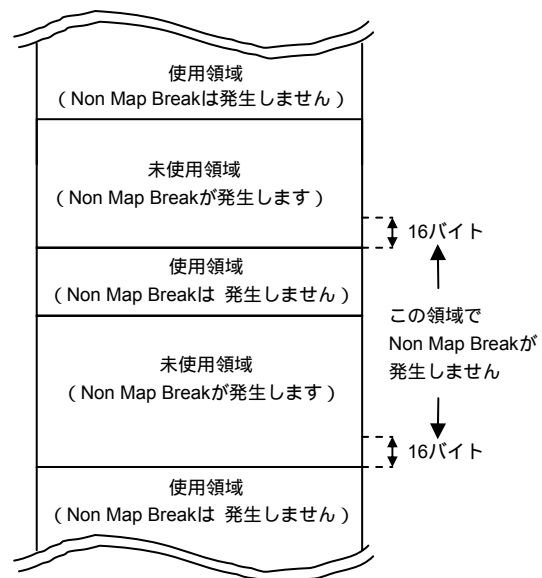
QB-V850EMA3は、セルフ・プログラミング機能のエミュレーションをサポートしていません。本機能を使用する場合、オンチップ・デバッグ・エミュレータ、または対象デバイスを使用して評価を行ってください。

なお、デバッガで擬似エミュレーション機能をサポートしている場合があります。対象デバイス、使用方法、制限事項についてはデバッガの添付文書を参照してください。

4.3 Non Map Breakの注意事項

エミュレータでは、プログラムで使用していない領域（未使用領域）からプログラム・フェッチを行うと、通常はNon Map Breakが発生しますが、未使用領域内先頭の16バイト空間はNon Map Breakが発生しません（図4 - 1参照）。

図4 - 1 未使用領域フェッチ時のブレーク



4.4 DBTRAP命令の注意事項

DBTRAP命令は使用できません。

4.5 PSCレジスタ・アクセス

PSCレジスタへ書き込みを行う場合、下記のようなシーケンスで行いますが、アクセス直後のNOP命令にソフトウェア・ブレークを設定するとデバッガがハングアップします。

例

```
mov 0x2,r1
st.b r1,prcmd
st.b r1,psc
nop
```

←ここにソフトウェア・ブレークを設定するとハングアップします。

nop ←これ以降にソフトウェア・ブレークを設定すると問題ありません。
PSCレジスタ書き込み直後にブレークを設定したい場合、ハードウェア・ブレークを使用してください。

4.6 DBPC, DBPSW, ECRレジスタの注意事項

ブレーク中はDBPCレジスタ, DBPSWレジスタ, ECRレジスタにアクセスできません。
書き込みを行った場合、書き込んだ値は破棄されます。
読み出しを行った場合、常に0がリードされます。

4.7 トレース表示順序の注意事項

アクセス履歴を表示するトレース・モードを使用する際、下記の場合、表示順序が逆になることがあります。
リード命令, ライト命令が連続した場合
リード・モディファイ・ライトとなるビット操作命令を実行した際 (SET, NOT, CLRなど)
どちらの場合とも、トレース結果はライト→リードの表示順になります。

4.8 外部バス使用時の制限事項

外部バスを使用してSRAM, 外部ROMへアクセスする場合に、標準的に以下に示すプログラマブル・ウエイトを挿入する必要があります。バス・サイクル・タイプがマルチプレクスでもセパレートでも同様です。なお, WAIT端子を使用してウエイト制御を行っている場合は該当しません。

- ・ 50 MHz動作時：2つ以上のデータ・ウエイト
- ・ 40 MHz動作時：1つ以上のデータ・ウエイト

ウエイト数はターゲット・システム上のメモリ特性や、配線長、容量などに依存するため、一意に決まりません。上記は弊社評価環境における測定結果のため、一つの指標として参照してください。特性も含めたデバッグは、対象デバイスをターゲット・システムに実装し、オンチップ・デバッグ・エミュレータや実機動作により行ってください。

4.9 デバッグ起動時の注意事項

デバッグ起動時、デバッグの設定とターゲット・システムの状態によっては、次のようなワーニング、またはエラーが発生します。これはデバッグの設定に対して、ターゲット・システムの状態が正しくないために発生するものです。ワーニングやエラーが発生した場合はターゲット・システムの状態を確認するか、デバッグの設定を見直してください。

なお、変換アダプタに関しては、ターゲット・システム未接続時でもQB-V850EMA3と接続することを推奨しています。接続していない場合、入力ポートの値が正しく読めない場合があります。

・ ID850QBの場合

エラー番号	エラー・メッセージ	ID850QB コンフィギュレーション・ウインドウ「Target」欄		ターゲット接続有無		エクステンジ・アダプタ有無		ターゲット電源 ON/OFF	
		Connect	Not connect	接続	未接続	有	無	ON	OFF
		Ff606	ターゲットとの接続を確認し、ターゲットの電源を入れてください						
Wf607	変換アダプタの接続を確認してください								
Ff608	ターゲットを外してください								
Ff609	ターゲットの電源を切り、ターゲットを外してください								

・ MULTIの場合

エラー・メッセージ	850eserv 起動オプションの「-tc」		ターゲット接続有無		エクステンジ・アダプタ有無		ターゲット電源 ON/OFF	
	-tcあり	-tcなし	接続	未接続	有	無	ON	OFF
	Check the target power on. Or please delete "-tc" option.							
Check the exchange adapter is connected.								
Remove the target. Or please add "-tc" option and power on the target.								
Power off and remove the target. Or please add "-tc" option.								

4. 10 ハードウェア・ブ레이크設定時の2命令同時実行

2命令同時実行される最初の命令や次の命令に、ハードウェア・ブ레이크を設定すると

- ・ 設定した箇所と異なる箇所でブ레이크が発生した
- ・ 設定したブ레이크が発生しなかった

などの現象が発生します。

現象を回避するにはソフトウェア・ブ레이크を設定してください。

次ページ以降に2命令同時実行の発生条件を示します。

【2命令同時実行の発生する命令の組み合わせ】

「mov + 演算命令」が1命令として実行される条件

「mov src,dst」と次の命令の組み合わせで、movのdstと演算命令のdstがr0を除く同じレジスタである場合

フォーマットI	satsubr/satsub/satadd/mulh or/xor/and subr/sub/add
フォーマットII	shr/sar/shl/mulh

備考 1命令として実行されるのは、上記命令の組み合わせで1命令目にmov命令があるときのみです。

命令の並列実行になる条件

次の命令とbr命令の組み合わせ

フォーマットI	nop/mov/not/sld satsubr/satsub/satadd/mulh or/xor/and/tst subr/sub/add/cmp
フォーマットII	mov/satadd/add/cmp shr/sar/shl/mulh
フォーマットIV	sld.b/sst.b/sld.h/sst.h/sld.w/sst.w

次の命令（フラグを更新しない命令）とbr命令を除くbcc命令の組み合わせ

フォーマットI	nop/mov/sld mulh/sxb/sxh/zxb/zxh
フォーマットII	mov/mulh
フォーマットIV	sld.b/sst.b/sld.h/sst.h/sld.w/sst.w

次の命令とsld命令の組み合わせ

フォーマットI	nop/mov/not satsubr/satsub/satadd/mulh or/xor/and/tst subr/sub/add/cmp
フォーマットII	mov/satadd/add/cmp shr/sar/shl/mulh

備考 ~ で2命令同時実行が発生するのは、上記命令組み合わせの2命令目がbr/bcc/sld命令の場合のみです。

注意 フォーマットI, II, IVは、V850E1 ユーザーズ・マニュアル アーキテクチャ編 (U14559J) にある命令フォーマット型式となります。

2命令同時実行が発生しない場合

次の場合、2命令同時実行が発生しません。

(a) 1命令目が非ワード・アラインへの分岐後、最初の命令である場合

例

```
0x1006  mov r10,r12
0x1008  sld.b 0x8[ep],r11
```

0x1006番地へ分岐が発生した場合、1命令目が非ワード・アラインであるため(アドレスの下位1バイトが0/4/8/A/Cではないため)、2命令同時実行されません。

(b) 2命令目がsldで、epのレジスタへの書き込みが終了していない場合

例

```
0x1004  mov r10,ep
0x1006  sld.b 0x8[ep],r11
```

この場合、0x1004番地のmov命令でepレジスタに対し、r10の値を書き込みますが、0x1006番地のsld.b命令を実行する際、mov命令のWB(ライトバック)が終了していないため、2命令同時実行されません。

(c) 2命令目がbcc(条件分岐命令)でフラグ・ハザードが発生する場合
(直前またはその前の命令がフラグを更新する可能性がある場合)

例

```
0x1004  cmp r0,r10
0x1006  bn 0xf0
```

0x1004番地のcmp命令によってSフラグが変更されるため、Sフラグを参照して分岐するbn命令はcmp命令の実行を待つ必要が生じます。このため、bn命令ではフラグ・ハザードとなり、2命令実行されません。

(d) sldの場合で、2つともロード・バッファがWB wait状態にある場合

例

次のような命令がメモリ上に配置されているとします。

```
0x1000  nop
0x1002  nop
0x1004  ld.w 0x3000[r10],r11
0x1008  ld.w 0x3004[r10],r12
0x100c  mov r8,r9
0x100e  sld.b 0x10[ep],r13
```

このとき、上記コードで0x1004,0x1008番地のld.wが外部メモリへのアクセスの場合、数クロックのウェイトが入ります。したがって0x100e番地を実行するとき、0x1004,0x1008番地のld.w命令のWBが完了していないため"WB wait"となり、0x100c, 0x100e番地の2命令は同時実行されません。

4. 11 オンチップ・デバッグ機能の注意事項

オンチップ・デバッグ機能のエミュレーションはできません。

4. 12 スタンバイ・モードの注意事項

対象デバイスとインサーキット・エミュレータでは、IDLE、およびソフトウェアSTOPの設定/解除タイミングが異なります。設定時には1クロック以内の差異があり、解除時には2~3クロックの差異があります。

4. 13 ブレーク中の動作

インサーキット・エミュレータではブレーク中にも各周辺機能が動作しています。このため、ブレーク中に発生した周辺機能による割り込みが保留され、ブレーク後の再実行時では保留された割り込み処理から実行される場合があります。ただし、ウォッチドッグ・タイマのカウンタはブレーク中に停止します。

4. 14 消費電流の注意事項

インサーキット・エミュレータは対象デバイスの消費電流と異なります。

インサーキット・エミュレータでは、ターゲット・システムの電源を検出用にものみ使用しており、実際の動作電源はエミュレータ内部で生成している電源を使用しているためです。

4. 15 ウォッチドッグ・タイマ オーバーフロー割り込みのマスク設定に関する不具合

デバッガのマスク機能で、ウォッチドッグ・タイマのオーバーフロー割り込みをマスクしても、割り込みが発生してしまいます。ID850QBを使用している場合、コンフィギュレーション・ウインドウにおいて、MASK欄にあるNMI1のチェックを設定しても、オーバーフロー割り込みが発生します。

4. 16 内蔵RAMでプログラム実行時のイリーガル・ブレーク制限事項

内蔵RAMでプログラム実行時に周辺I/Oレジスタへのアクセスを行うと、意図しないブレークが発生する場合があります。

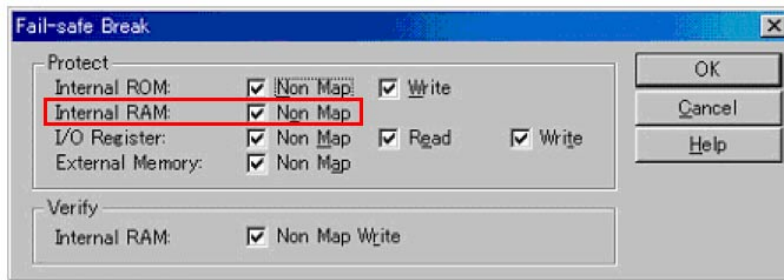
また、下記の条件を全て満たした場合でも、正常なプログラムにもかかわらず、意図しないブレークが発生する場合があります。

- ・ 内蔵RAM領域でプログラムを実行
- ・ 2回以上連続して内蔵RAM領域へデータ・アクセス
- ・ 上記の連続したデータ・アクセス直後、またはNOP1つを挟んで、JRもしくはJARL命令で内蔵ROM領域へ分岐

このブレークを発生させないためには、デバッガ上で内蔵RAMに対するフェイル・セーフ・ブレークの設定を解除してください。

< ID850QBの場合 >

コンフィギュレーション・ウインドウのFail-safe Break欄にあるDetailボタンを押して，Internal RAMのチェックを外してください。



< GHS社製デバッガMULTIの場合 >

Target flsfコマンドでramgrdとramgrdvのフェイル・セーフ・ブレイクを解除してください。

4. 17 AC特性に関する注意事項

インサーキット・エミュレータは，対象デバイスが搭載している機能を同等にエミュレーションしていますが，端子の入出力特性については細かい違いが生じます。特性も含めたデバッグは，対象デバイスをターゲット・システムに実装し，オンチップ・デバッグ・エミュレータや実機動作により行ってください。

第5章 オプション機能

QB-V850EMA3は下記のオプション機能を追加できます。この章では、オプション機能の概要、仕様、および購入方法を記述しています。

メモリ・エミュレーション機能

カバレッジ測定機能

TimeMachineTM機能

なお、各オプション機能は使用しているデバuggaに応じて、対応状況が異なります。下表に2006年6月現在の対応状況を記述します。不明点等ありましたら、当社営業、もしくは特約店へお問い合わせください。

機能	対応状況	
	ID850QB	MULTI
メモリ・エミュレーション機能	V2.90またはV3.10以上で対応	850eserv V2.233以上V3.000未満 およびV3.233以上で対応
カバレッジ測定機能	V2.90またはV3.10以上で対応	対応検討中
TimeMachine機能	非対応	850eserv2 V1.000以上で対応

5.1 メモリ・エミュレーション機能

ここでは、メモリ・エミュレーション機能についての概要、および機能追加による各仕様差分について説明します。

5.1.1 機能概要

メモリ・エミュレーション機能とはターゲット・システム上の外部メモリを代替えし、プログラムやデータを配置することを可能にする機能です。

下記のようなケースでを使用することを想定しています。

- ・ターゲット・システムの開発に遅延が生じ、外部空間のプログラム開発ができないケース
メモリを代替えし、プログラムの開発を先行して行えます。
- ・ターゲット・システム上のフラッシュ・メモリを書き換えるのに時間がかかり、開発効率が悪いケース
メモリを代替えし、プログラムの開発効率を改善できます。

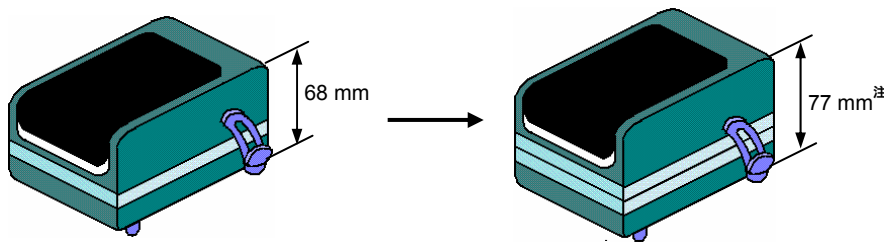
メモリ・エミュレーション機能の詳細な使用方法は、デバグのユーザズ・マニュアルを参照してください。

5.1.2 ハードウェア仕様差分

メモリ・エミュレーション機能を追加することで、本マニュアルに記述しているハードウェア仕様に対し、下記の差分が生じます。

・外形寸法

メモリ・エミュレーション機能追加後、高さ寸法が9 mm増加します。



注 後部スペーサを一番短くした寸法（最長107 mm）

・重量

メモリ・エミュレーション機能追加後、重量が約70 g増加します。

5.2 カバレッジ測定機能

ここでは、カバレッジ測定機能についての概要、および機能追加による各仕様差分について説明します。

5.2.1 機能概要

カバレッジ測定機能とはロード・モジュールやセクションなどに対して、実行したコードの割合を測定する機能です。カバレッジ測定機能を追加することで、デバッガID850QBでは下記ウィンドウの追加、または機能追加がなされます。

・コード・カバレッジ・ウィンドウ

Name	Type	Status	Address	Size	Fetch	Coverage(%)
FESET	nonmaskable	use	0	4	4	100.0
INTTFUCC0	maskable	use	0x170	4	4	100.0
NMI	nonmaskable	use	0x10	4	0	0.0
INTWDT2	nonmaskable	use	0x23	4	0	0.0
TRAP00	software	use	0x43	4	0	0.0

ロード・モジュールの全コードに対する実行コードの網羅率(%)を表示

関数、セクション、ベクタ別の実行コードの網羅率(%)を表示

・ソース・ウィンドウ、逆アセンブル・ウィンドウ

```

39 int sub2( int a, int b ) {
40     return sub1( a, b ) + b;
41 }
42
43 void main() {
44     int i = 0;
45     a1 = 2;
46     a2 = 1;
47     a3 = 0;
48     a29 = a10;
49     for( i = 0; i < 40; i ++ ) {*/
50

```

実行した行に色がつきます

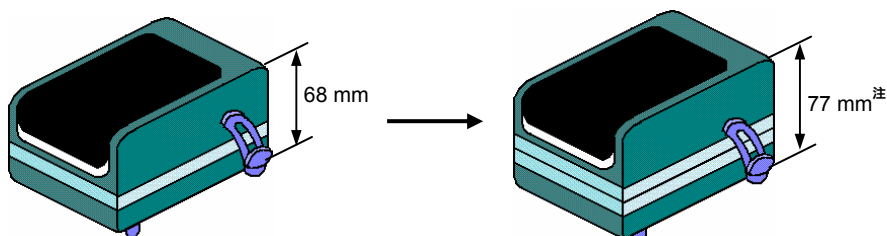
カバレッジ測定機能の詳細な使用方法については、デバッガのユーザーズ・マニュアルを参照してください。

5.2.2 ハードウェア仕様差分

カバレッジ測定機能を追加することで、本マニュアルに記述しているハードウェア仕様に対し、下記の差分が生じます。

・外形寸法

カバレッジ機能追加後、高さ寸法が9 mm増加します。



注 後部スペーサを一番短くした寸法(最長107 mm)

・重量

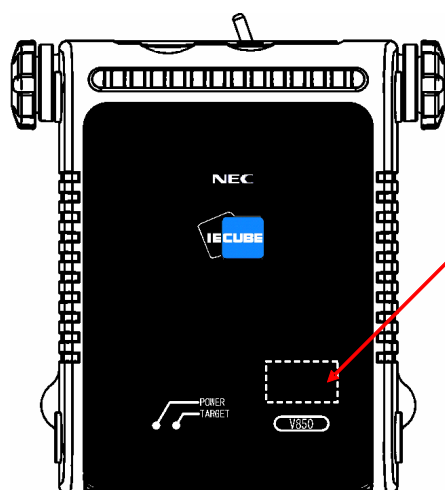
カバレッジ機能追加後、重量が約70 g増加します。

5.3 TimeMachine機能

本機能は、Green Hills Software (GHS) 社製デバッガにて対応している機能です。機能概要、仕様などについては、GHSツール販売店にお問い合わせください。

5.4 オプション機能追加に伴う天板表示

オプション機能を追加することでQB-V850EMA3本体上部の天板表示が下記のようにになります。オプション機能を追加しているか、していないかは天板の表示で確認できます。



QB-V850EMA3 Top View

この位置に、各機能追加に応じて、下記のシールが貼り付けられます。

- ・メモリ・エミュレーション機能



- ・カバレッジ測定機能



- ・TimeMachine機能



5.5 オプション機能追加方法

オプション機能を追加するためには、下表に示す各オプション機能に対応したオプション・ボードを搭載する必要があります。

機能	機能追加に必要なオプション・ボード
メモリ・エミュレーション機能	エミュレーション・メモリ・ボード
カバレッジ測定機能	カバレッジ・メモリ・ボード ^{注1}
TimeMachine機能	SuperTrace TM プローブ・ボード ^{注1,2}

注1. カバレッジ・メモリ・ボードとSuperTrace プローブ・ボードの両方を追加することはできません。追加する場合は、どちらか一方のボードになります。

2. TimeMachine機能を使用するためにはQB-V850EMA3にSuperTrace プローブ・ボードを搭載するほか、SuperTrace Probe (Green Hills Software (GHS) 社製) が必要になります。
仕様、購入などについては、GHSツール販売店にお問い合わせください。

オプション・ボードを搭載するにあたっては、下記2通りの方法で提供しています。

申し込み、提供価格、提供時期などについては、当社営業、または特約店へお問い合わせください。

・新規購入

最初からオプション・ボード搭載のQB-V850EMA3を購入する場合の方法です。

品名は末尾にオプション指定として下記を追加します。

- M : エミュレーション・メモリ・ボード搭載
- C : カバレッジ・メモリ・ボード搭載
- S : SuperTrace プローブ・ボード搭載
- CM : カバレッジ・メモリ・ボードとエミュレーション・メモリ・ボード搭載
- SM : SuperTrace プローブ・ボードとエミュレーション・メモリ・ボード搭載

オーダー品名例 : QB-V850EMA3-S144GJ-M

QB-V850EMA3-S144GJ-CM

・システム・アップ

お手持ちのQB-V850EMA3にオプション・ボードを搭載する場合の方法です。

(メモ)

(メモ)

(メモ)

【発 行】

NECエレクトロニクス株式会社

〒211-8668 神奈川県川崎市中原区下沼部1753

電話（代表）：044(435)5111

お問い合わせ先

【ホームページ】

NECエレクトロニクスの情報がインターネットでご覧になれます。

URL(アドレス) <http://www.necel.co.jp/>

【営業関係，技術関係お問い合わせ先】

半導体ホットライン

（電話：午前 9:00～12:00，午後 1:00～5:00）

電 話 : 044-435-9494

E-mail : info@necel.com

【資料請求先】

NECエレクトロニクスのホームページよりダウンロードいただくか，NECエレクトロニクスの販売特約店へお申し付けください。
